



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

# 1015 晶体管芯片说明书

## 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 ( 100mm )

芯片代码：A035BJ-01

芯片厚度：240±20μm

管芯尺寸：350 × 350μm<sup>2</sup>

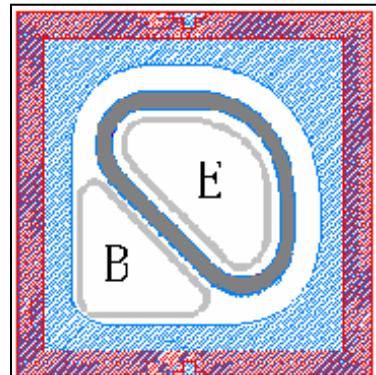
焊位尺寸：B 极 12150μm<sup>2</sup> , E 极 16180μm<sup>2</sup>

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：2SA1015 , H1015

## 管芯示意图



## 极限值 ( T<sub>a</sub>=25 ) ( 封装形式 : TO-92 )

T<sub>stg</sub>——贮存温度..... -55~150

T<sub>j</sub>——结温..... 150

P<sub>C</sub>——集电极耗散功率..... 400mW

V<sub>CBO</sub>——集电极—基极电压..... -50V

V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压..... -50V

V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压..... -5V

I<sub>C</sub>——集电极电流..... -150mA

## 电参数 ( T<sub>a</sub>=25 ) ( 封装形式 : TO-92 )

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V <sub>CB</sub> =-50V , I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V <sub>EB</sub> =-5V , I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE</sub>	直 流 电 流 增 益	70	700			V <sub>CE</sub> =-6V , I <sub>C</sub> =-2mA
		25				V <sub>CE</sub> =-6V , I <sub>C</sub> =-150mA
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	I <sub>C</sub> =-100mA , I <sub>B</sub> =-10mA
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和电压			-1.1	V	I <sub>C</sub> =-100mA , I <sub>B</sub> =-10mA
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	-50			V	I <sub>C</sub> =-100μA , I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	-50			V	I <sub>C</sub> =-1mA , I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	-5			V	I <sub>E</sub> =-10μA , I <sub>C</sub> =0
f <sub>T</sub>	特 征 频 率	80			MHz	V <sub>CE</sub> =-10V , I <sub>C</sub> =-1mA